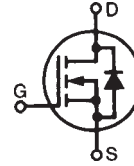


PolarHT™ Power MOSFET

IXTQ 140N10P
IXTT 140N10P

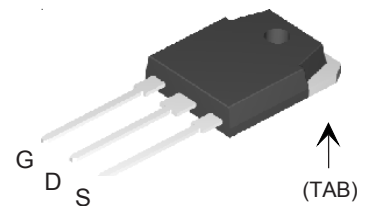
$V_{DSS} = 100 \text{ V}$
 $I_{D25} = 140 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} \leq 11 \text{ m}\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated

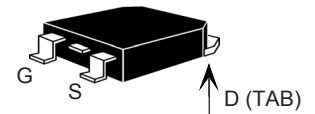


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ \text{C to } 175^\circ \text{C}$	100	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ \text{C to } 175^\circ \text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	100	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ \text{C}$	140	A
$I_{D(RMS)}$	External lead current limit	75	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ \text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	300	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ \text{C}$	60	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ \text{C}$	80	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ \text{C}$	2.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ \text{C}$, $R_G = 4 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ \text{C}$	600	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ \text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ \text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ \text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ \text{C}$
T_{SOLD}	Plastic body for 10 s	260	$^\circ \text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-3P)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-3P	5.5	g
	TO-268	5.0	g

TO-3P (IXTQ)



TO-268 (IXTT)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

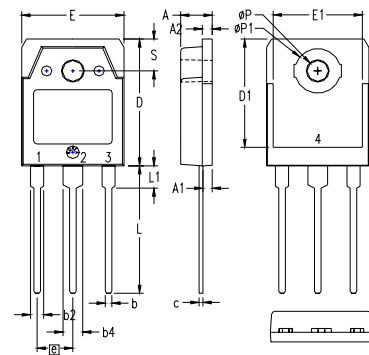
- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ \text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	100		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	3.0		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$			25 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 175^\circ \text{C}$			500 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ $V_{GS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 300 \text{ A}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$	9		11 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}$; $I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	45	65	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		4700	pF
C_{oss}			1850	pF
C_{rss}			600	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 V_{DSS}$, $I_D = 60\text{ A}$ $R_G = 4\ \Omega$ (External)		35	ns
t_r			50	ns
$t_{d(off)}$			85	ns
t_f			26	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 V_{DSS}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$		155	nC
Q_{gs}			33	nC
Q_{gd}			85	nC
R_{thJC}	(TO-3P)		0.21	0.25°C/W
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.
I_s	$V_{GS} = 0\text{ V}$			140 A
I_{SM}	Repetitive			300 A
V_{SD}	$I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}$, $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 50\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$		120	ns
Q_{RM}				μC

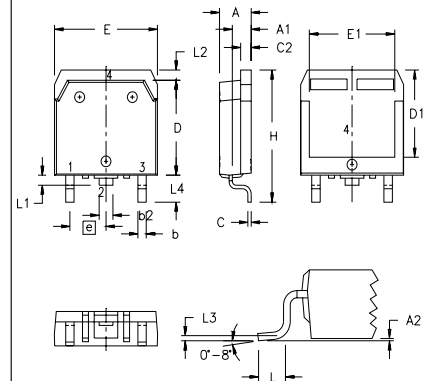
TO-3P (IXTQ) Outline



- 1 - GATE
- 2 - DRAIN (COLLECTOR)
- 3 - SOURCE (EMITTER)
- 4 - DRAIN (COLLECTOR)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
ϕP	.126	.134	3.20	3.40
$\phi P1$	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

TO-268 (IXTT) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585
one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C

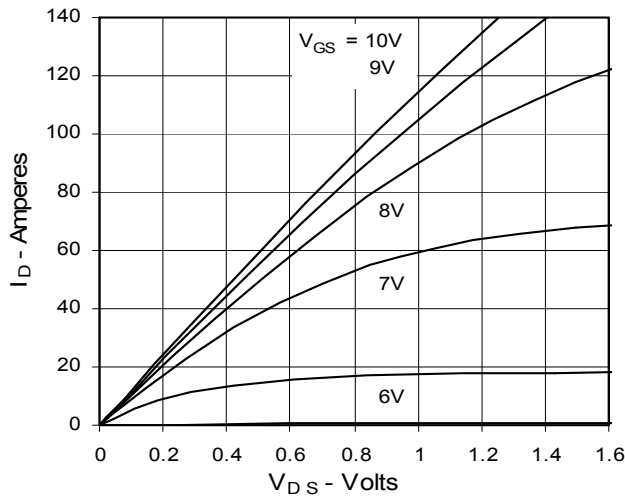


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C

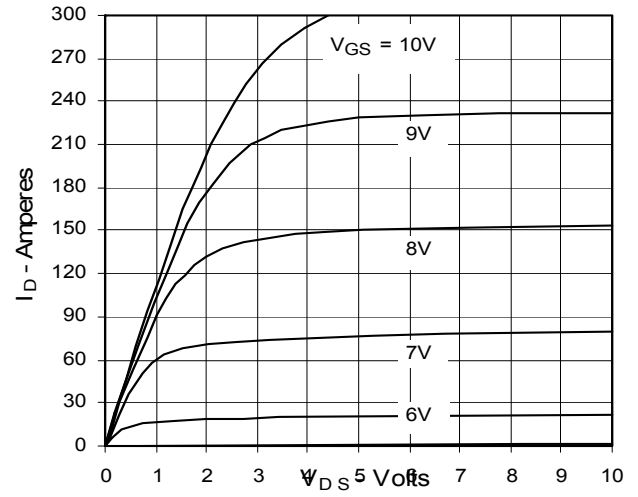


Fig. 3. Output Characteristics
@ 150°C

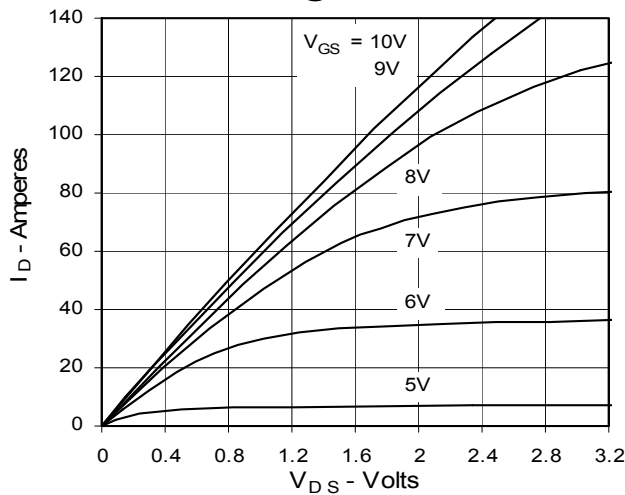


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25}
Value vs. Junction Temperature

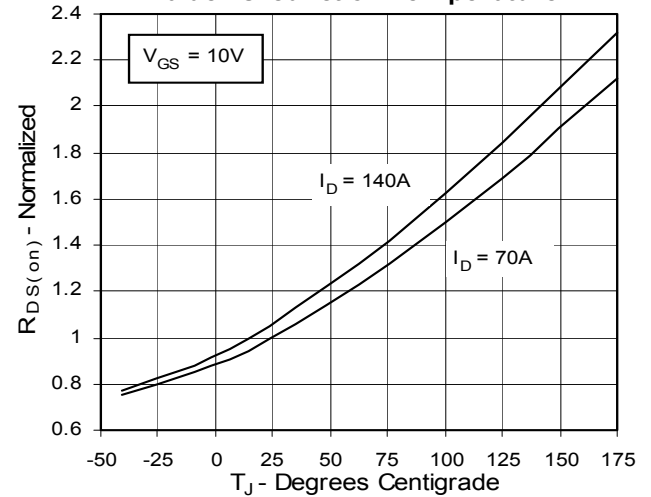


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25}
Value vs. Drain Current

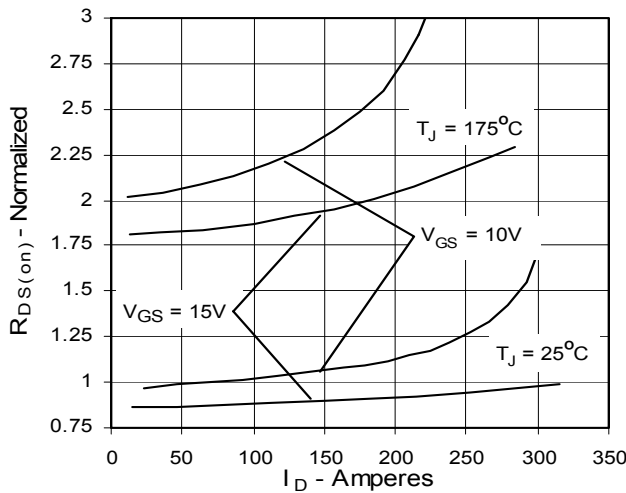


Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature

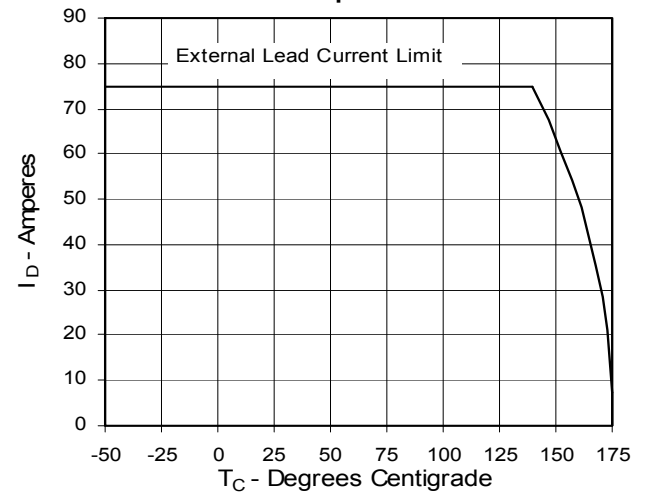


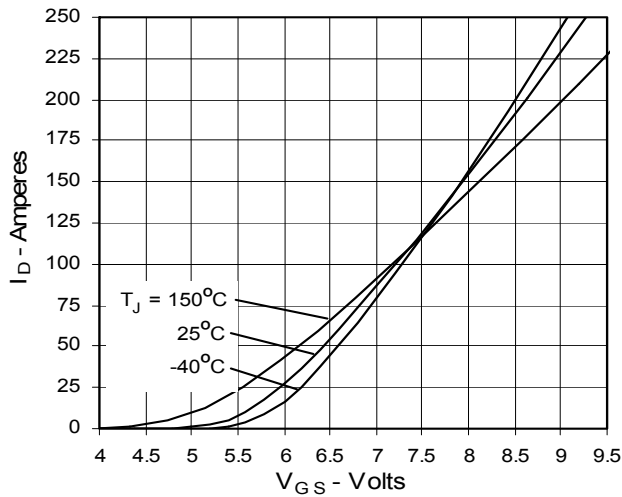
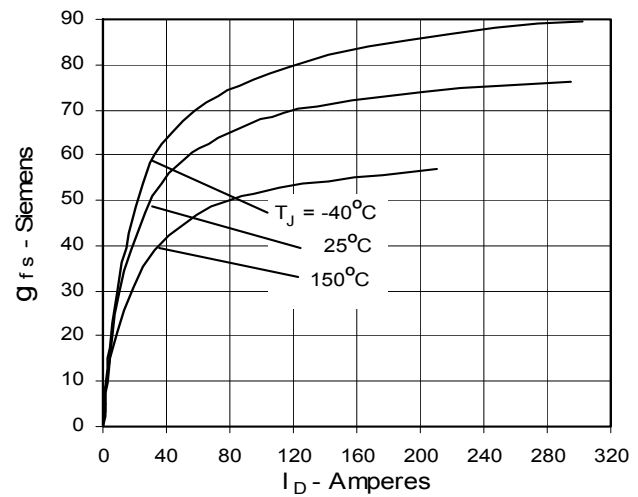
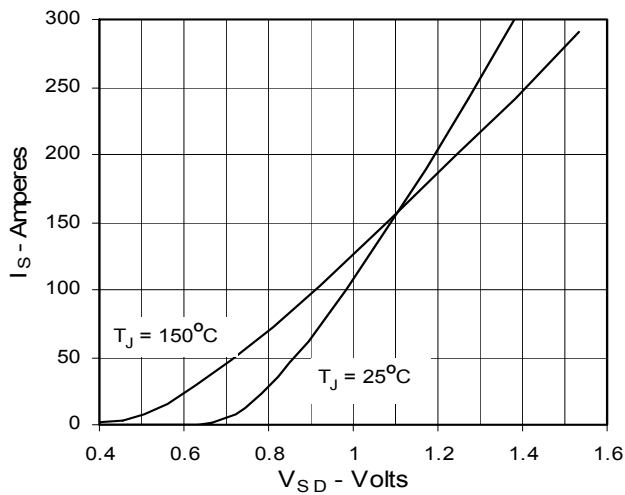
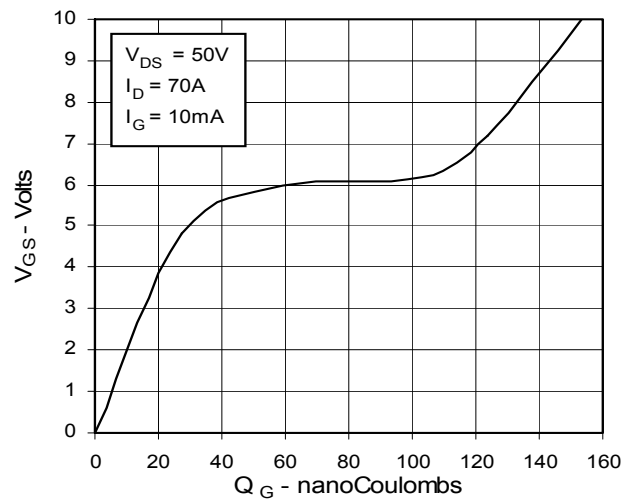
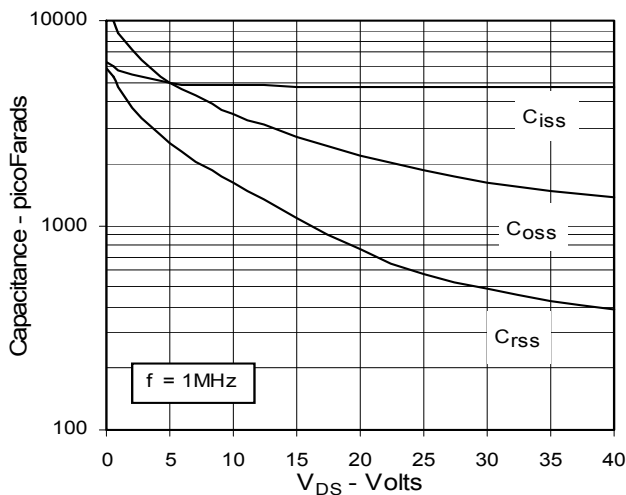
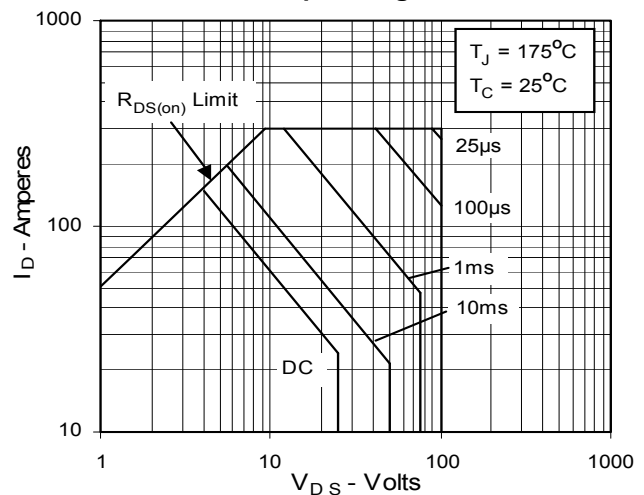
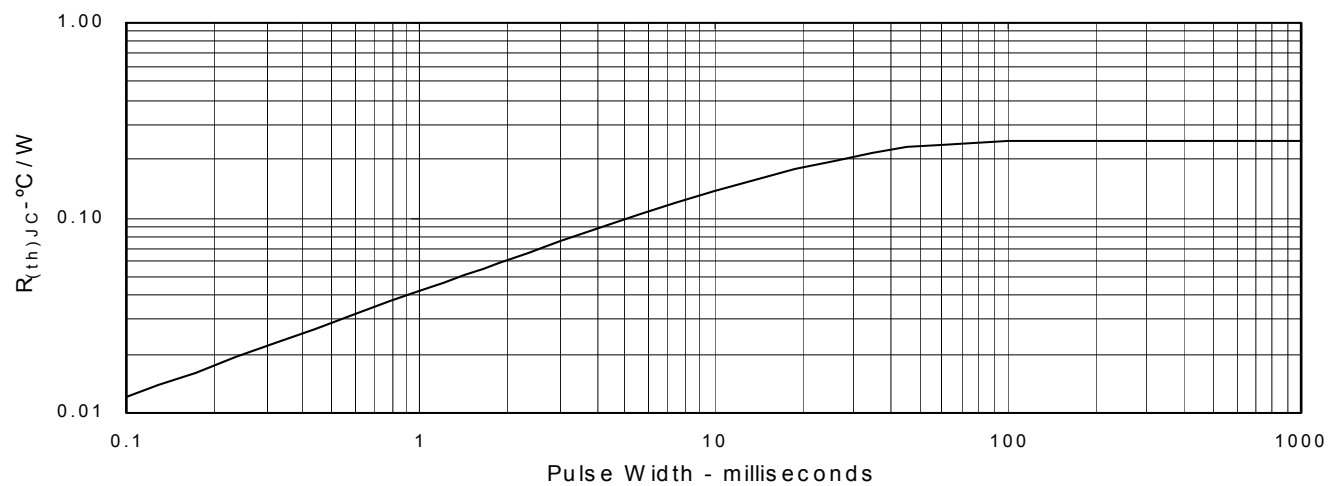
Fig. 7. Input Admittance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

Fig. 10. Gate Charge

Fig. 11. Capacitance

Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331